

УТВЕРЖДЕНЫ
Приёмной комиссией
ГОУ ВПО «Астраханский
государственный университет»
10 января 2011 года, протокол № 1

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ФИЗИКЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВ,

для поступающих по направлению подготовки магистров

210100.68 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА

Магистерская программа – Физика полупроводников и диэлектриков

в 2011 году

АСТРАХАНЬ - 2011

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ:

1. Назначение вступительного испытания

Определение уровня подготовленности абитуриента к обучению в магистратуре по данной магистерской программе.

2. Особенности проведения вступительного испытания

2.1. Форма вступительного испытания – собеседование.

2.2. Продолжительность вступительного испытания: время на подготовку – 30 мин., время на ответ – 10 мин.

2.3. Система оценивания – дифференцированная, столбальная, в соответствии с критериями оценивания.

2.4. Решение о выставленной оценке принимается простым голосованием, сразу после ответа абитуриента.

3. Литература, рекомендуемая для подготовки к вступительным экзаменам.

Основная литература

1. И.В.Савельев. Курс общей физики. Т.2. - М.: Наука, 1982.

2. И.В.Савельев. Курс общей физики. Т.3. - М.: Наука, 1987.

3. П.В.Павлов, А.Ф.Хохлов. Физика твердого тела. – М.: Высшая школа, 2000.

4. В.Л.Бонч-Бруевич, С.Г.Калашников. Физика полупроводников. - М.: Наука, 1990.

5. В.В.Шмидт. Введение в физику сверхпроводимости. – М.: МЦНО, 2000. – 402 с.

6. Е.С.Боровик, А.С. Мильнер, В.В.Еременко. Лекции по магнетизму. (1972г., 2005г.).

7. С. Тикадзуми . Физика ферромагнетизма (в 2-х т.). - М.: Мир, 1983.

8. Л.М. Летюк, В.Г. Костишин, А.В.Гончар. Технология ферритовых материалов магнитоэлектроники. – М.: МИСИС, 2005.

9. И.Броудай, Дж.Мерей. Физические основы микротехнологии. – М.: Мир, 1985.

10. В.К.Карпасюк. Современные физические методы исследования материалов. - Астрахань: АГПИ, 1994.

11. Я.С.Уманский, Ю.А. Скаков, А.Н.Иванов, Л.Н.Расторгуев. Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия. - М.: Металлургия, 1982.

Дополнительная литература

12. Ч. Уэрт, Р.Томсон. Физика твердого тела. - М.: Мир, 1969.

13. Ч. Киттель. Введение в физику твердого тела. - М.: Наука, 1963.

14. М.П. Шаскольская. Кристаллография. - М.: Высшая школа, 1976.

15. С.В. Вонсовский. Магнетизм. – М.: Наука, 1971.

16. А.В. Кнотько, И.А.Пресняков, Ю.Д.Третьяков. Химия твердого тела. – М.: «Академия», 2006.

17. А.И. Гусев. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. - М.: Физматлит, 2005.

18. А.Ф.Кравченко. Магнитная электроника. - Новосибирск: изд. СО РАН, 2002.

4. Перечень вопросов, составленных на основе программ подготовки бакалавров по направлению «Электроника и наноэлектроника».

Вопросы определены содержанием программ ряда общих естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин.

1. Кристаллическое состояние. Макроскопические характеристики кристаллов. Пространственная решетка и решетка Бравэ. Кристаллографическая элементарная ячейка (ЭЯ) и ячейка Вигнера-Зейтца. Пространственные группы (типы) плоских сеток Бравэ. Пространственные группы симметрии кристаллов. Симморфные и несимморфные пространственные группы. Обратная решетка и её свойства. Сфера Эвальда и первая зона Бриллюэна.

2. Основные положения теории атомной структуры кристаллов. Энергия кристаллической решётки. Геометрические закономерности атомного строения кристаллов. Плотнейшие атомные упаковки. Структурный тип. Основные типы структур. Твёрдые растворы и изоморфизм.
3. Колебания атомов кристалла. Фононы- кванты энергии возбуждения гармонического осциллятора. Колеблущаяся решетка как идеальный газ фононов. Теплоёмкость кристаллической решётки. Линейное тепловое расширение кристалла как следствие ангармонизма колебаний атомов. Теплопроводность.
4. Плотность состояний и концентрация электронов и дырок. Собственная и примесная проводимость (невырожденный случай). Вырождение электронного газа и его критерии.
5. Кинетические коэффициенты и способы их определения. Кинетическое уравнение Больцмана. Время релаксации и вероятность рассеяния электронов и дырок в кристаллических решетках. Длина свободного пробега электронов и дырок в полупроводниках и границы ее применимости. Подвижность носителей заряда в полупроводниках (теоретический расчет и сравнение с экспериментом). Электропроводность полупроводников. Теплопроводность. Термоэлектрические явления. Гальвано- и термомагнитные явления в полупроводниках.
6. Энергетическое распределение неравновесных носителей заряда. Понятие о квазиуровнях Ферми. Полупроводниковые лазеры. Поверхностная рекомбинация. Распространение неравновесных носителей заряда. Уравнение непрерывности. Длина Дебая и время релаксации Максвелла. Фотомагнитный эффект и эффект Дембера.
7. Контактные явления в полупроводниках.
8. Поверхностные явления в полупроводниках.
9. Эффект Холла. Эффект Нернста. Эффект Эттингсгаузена. Термоэлектрические и термомагнитные явления. Свойства твердых тел в сильных электрических полях. Эффект Ганна.
10. Оптические характеристики твердых тел. Механизмы поглощения света в полупроводниках. Закон сохранения энергии и волнового вектора при оптических переходах электрона.
11. Неравновесные электроны и дырки. Механизмы генерации носителей заряда. Время жизни. Механизмы рекомбинации неравновесных носителей заряда. Центры рекомбинации. Люминесценция полупроводников.
12. Типы фотоэффектов в полупроводниках. Собственная и примесная фотопроводимость. Спектральная и температурная зависимость фотопроводимости. Фото Э.Д.С. в полупроводниках. Эффект Дембера. Фотомагнитный эффект.
13. Электропроводность диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Вектор поляризации, электрическое поле в диэлектрике. Поляризуемость и диэлектрическая проницаемость. Основные механизмы поляризации в диэлектриках. Электронная, ионная и дипольная поляризация. Частотная зависимость диэлектрической проницаемости. Спонтанная поляризация. Пироэффект. Сегнетоэлектрики. Пьезоэлектрический эффект.
14. Электрический переход в равновесном состоянии. Работа р-п перехода при внешнем напряжении. Контакт металл-полупроводник. Выпрямление на р-п переходе. Типы полупроводниковых диодов, классификация, технология изготовления. Выпрямительные низкочастотные диоды. Особенности выпрямительных высокочастотных диодов. Импульсные диоды. Туннельные Диоды Шоттки. Лавинопролетные диоды. Стабилитроны. Варикапы. Диоды Гана.
15. Устройство, классификация и система обозначения. Принцип действия транзистора. Схема включения транзистора с общей базой, общим эмиттером и общим коллектором. Коэффициенты усиления транзистора. Входные и выходные характеристики транзисторов. Биполярные транзисторы ИМС. Многоэмиттерные транзисторы.
16. Общие сведения, классификация системы обозначения. МДП транзисторы с встроенным каналом. МДП транзисторы с индуцированным каналом. Полевые транзисторы с управляемым р-п переходом. Применение полевых транзисторов. МДП-транзисторы ИМС. Комплементарные структуры МДП - транзисторов.
17. Назначение, устройство и система обозначения тиристоров. Принцип действия и ВАХ диодистора. Особенности устройства и принцип действия тринисторов и симисторов.

18. Полупроводниковые ИМС на биполярных и МДП структурах. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы малой, средней, большой и сверхбольшой степени интеграции. Маршрутная технология биполярных интегральных схем. Базовая технология МДП-интегральных микросхем. Активные и пассивные элементы ИМС. Гибридные ИМС.

19. Разновидности структур цифровых ИМС. Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ). Эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ). Инжекционная интегральная логика (И²Л). Схемотехника, свойства, применение. МПД-логика: МДП-н, МДП-р, КМДП-логика. Структура аналоговых ИМС.

20. Термоэлектронная эмиссия. Эмиссия в сильных электрических полях. Поверхностная ионизация (ПИ). Фотоэлектронная эмиссия. Вторичная электронная эмиссия (ВЭЭ). Взаимодействие ионов с поверхностью твердого тела.

5. Основные критерии оценки ответа абитуриента, поступающего в магистратуру:

1. Знание:

- Элементной базы электронной техники, основных видов используемых материалов, компонентов и приборов, их функциональных возможностей и особенностей эксплуатации;
- Физических и математических моделей процессов и явлений, лежащих в основе принципов действия приборов и устройств электроники и микроэлектроники;
- Основных схемотехнических решений при создании электронных цепей;
- Типовых программных продуктов, ориентированные на решение научных и прикладных задач электроники;
- Типовых технологических процессов и оборудования, применяемых в электронной технике;
- Основных видов нормативно-технической документации в области технологии, стандартизации и сертификации изделий электронной техники;
- Общих правил и методов наладки, настройки и эксплуатации электронной аппаратуры и оборудования.

2. Умение аргументировано, с научных позиций, отвечать на вопросы, владение современной научно-технической терминологией.

3. Полнота ответа на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.

6. Соотношение критериев оценивания ответа абитуриента и уровня его знаний

7.

<i>Уровни и подуровни знаний</i>	<i>Балл</i>
<p>1. Знание элементной базы электронной техники, основных видов используемых материалов, компонентов и приборов, их функциональных возможностей и особенностей эксплуатации, физических и математических моделей процессов и явлений, лежащих в основе принципов действия приборов и устройств электроники и микроэлектроники, основных схемотехнических решений при создании электронных цепей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильные представления, грамотное и полное изложение сущности вопроса, аргументированные ответы на дополнительные вопросы; - достаточное понимание излагаемого материала, владение терминологией, отдельные неточности и упущения в ответах; - знание отдельных положений и фактов, слабая теоретическая база, неуверенная аргументация ответов на вопросы; - отсутствие или ошибочность базовых представлений, слабое владение отдельными теоретическими или практическими вопросами. 	<p>36-40</p> <p>32-35</p> <p>28-31</p> <p>0-15</p>
<p>2. Знание типовых программных продуктов, ориентированные на решение научных и прикладных задач электроники, типовых технологических процессов и оборудования, применяемых в электронной технике:</p> <ul style="list-style-type: none"> - грамотное и полное описание технологических процессов, правильное 	

понимание их механизмов, аргументированные ответы на дополнительные вопросы;	27-30
- достаточное знание и понимание излагаемого материала, владение терминологией, отдельные неточности и упущения в ответах;	24-26
- знание отдельных положений и фактов, слабая теоретическая база, неуверенная аргументация ответов на вопросы;	22-25
- незнание или неправильное понимание сущности основных техпроцессов и их механизмов, слабое представление об отдельных процессах синтеза или обработки.	0-15
3. Знание основных видов нормативно-технической документации в области технологии, стандартизации и сертификации изделий электронной техники, общих правил и методов наладки, настройки и эксплуатации электронной аппаратуры и оборудования:	
- знание физических основ, аппаратурной реализации, основных характеристик и применений методов наладки, настройки и эксплуатации, аргументированные ответы на дополнительные вопросы;	27-30
- достаточное знание и понимание излагаемого материала, владение терминологией, отдельные неточности и упущения в ответах, неуверенная интерпретация результатов исследований;	24-26
- знание отдельных положений и фактов, слабая теоретическая база, неуверенная аргументация ответов на вопросы;	20-23
- незнание или неправильное понимание сущности и реализации основных методов, нечеткие представления об отдельных аспектах методов.	0-15

Набранная сумма баллов соответствует следующим оценкам:

90-100 - «отлично», 80-89 - «хорошо», 70-79 - «удовлетворительно», менее 70 – «неудовлетворительно».